



平成 23 年 8 月 4 日

各 位

会社名 株式会社 堀場製作所
代表者名 代表取締役会長兼社長 堀場 厚
(コード番号 6856 東証・大証 第一部)
問合せ先 常務取締役 佐藤 文俊
(TEL. 075-313-8121)

平成 23 年 12 月期第 2 四半期の予想値と決算値との差異に関するお知らせ

平成 23 年 2 月 15 日に公表いたしました平成 23 年 12 月期の第 2 四半期連結業績予想と実績との差異につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 平成 23 年 12 月期第 2 四半期連結累計期間業績予想と実績との差異 (平成 23 年 1 月 1 日～平成 23 年 6 月 30 日)

(単位：百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	四半期純利益	1株当たり 四半期純利益
前回発表予想 (A) (平成 23 年 2 月 15 日発表)	58,000	5,000	5,000	3,300	円 銭 78.03
実績値 (B)	60,031	6,825	6,805	4,277	101.14
増減額 (B-A)	2,031	1,825	1,805	977	—
増減率 (%)	3.5%	36.5%	36.1%	29.6%	—
(ご参考) 前期第 2 四半期実績 (平成 22 年 12 月期第 2 四半期)	55,101	4,606	4,636	3,006	71.09

2. 差異の理由

当第 2 四半期連結累計期間におきましては、半導体製造装置メーカーの生産拡大などの影響により、売上高は前回発表予想に比べ増収となりました。利益面では、為替相場の円高推移による販売価格の下落が利益の押し下げ要因となった一方で、東日本大震災後の各部門における経費支出削減の効果に加え、半導体システム機器部門の販売増や、医用システム機器部門での収益性改善などにより、営業利益、経常利益、四半期純利益ともに前回発表予想に比べ増益となりました。

以 上